



EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 屏蔽层 > EMI 密封圈 > 用于 RFI/EMI 屏蔽的 D-sub 连接垫片



密封圈类型: EMI 连接器密封圈

填充材料: 镀银铝 (银/铝)

产品厚度: .8 mm [.031 in]

产品宽度: 72.1 mm [2.839 in]

工组温度范围: -55 – 160 °C [-67 – 320 °F]

[所有 用于 RFI/EMI 屏蔽的 D-sub 连接垫片 \(40\)](#)

产品特性

产品类型特性

填充材料	镀银铝 (银/铝)
------	-----------

结构特性

位数	50
----	----

电气特征

耐石油	是
体积电阻率 (最大值)	.012 Ω.cm

主体特性

密封圈类型	EMI 连接器密封圈
-------	------------

尺寸

产品厚度	.8 mm[.031 in]
产品宽度	72.1 mm[2.839 in]

使用环境

--	--



工组温度范围	-55 – 160 °C[-67 – 320 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： DCP (.32% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2488698-1 Conn G FNA 0.8mm D-Sub 50 Pin 10pk	 TE 产品编号 2488688-1 Conn G SNA 0.8mm D-Sub 50 Pin 10pk	 TE 产品编号 CAT-EMIG-0009 用于 RFI/EMI 屏蔽的 D-sub 连接垫片	 TE 产品编号 2488718-1 Conn G FNA 0.8mm D-Sub 50 Pin 1pk
--	--	---	---



文档

产品图纸

Conn G FSA 0.8mm D-Sub 50 Pin

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2430171-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2430171-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2430171-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Performance Materials brochure

英文版本

Connector Gaskets for RFI/EMI Shielding

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本